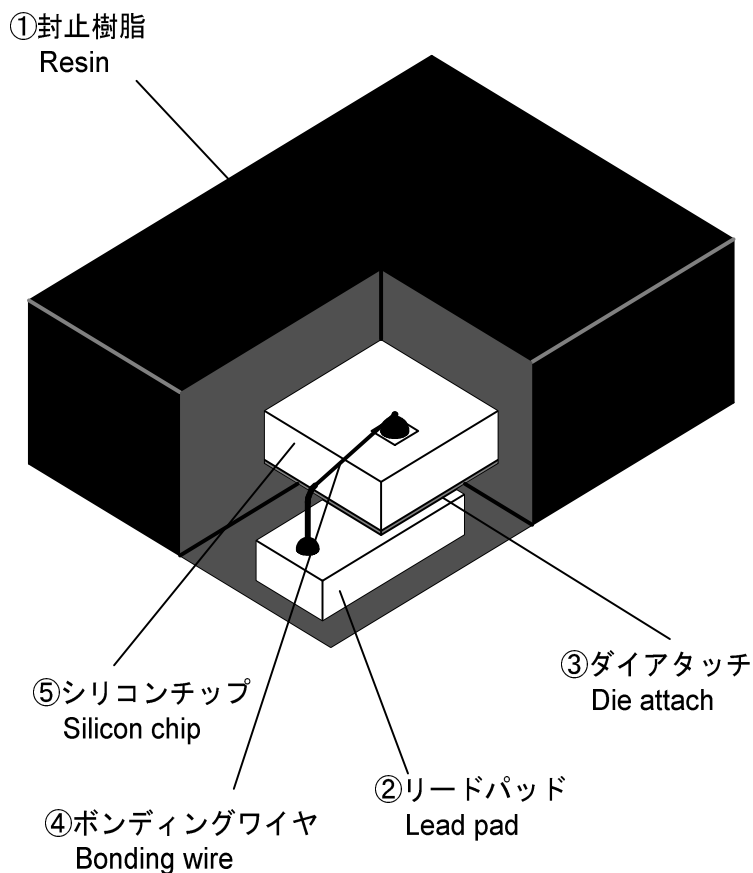


USPN-4B02構造図
USPN-4B02 Perspective

RoHS対応品
 RoHS Compliance



項目 item	材料 material	備考 Note
① 封止樹脂 Resin	エポキシ樹脂 Epoxy resin	難燃グレード/Flammability rating UL94V-0
② リードパッド Lead pad	ニッケル Nickel	
	端子処理 Outer pad plating	Auメッキ Gold plating
③ ダイアタッチ Die attach	ダイアタッチフィルム Die attach film	
④ ボンディングワイヤ Bonding wire	Au	
⑤ シリコンチップ Silicon chip	Si	

捺印表示 Marking	レーザー Laser marking
-----------------	-----------------------